

2018年8月8日

「TOKYO PACK 2018」への出展のお知らせ

会期	10月2日(火)~10月5日(金)
会場	東京ビックサイト
小間番号	3-80(東3ホール)
出展製品	サーマルインクジェット UHF帯RFIDインレイ・ラベル
	